

第八届海内外中华青年材料科学技术研讨会暨第十九届全国青年材料科学技术研讨会第一轮通知

(2024.04.19-22, 西安)

一、会议简介

第八届海内外中华青年材料科学技术研讨会暨第十九届全国青年材料科学技术研讨会将于 2024 年 4 月 19-22 日在陕西省西安市召开。“海内外中华青年材料科学技术研讨会”每四年召开一次，已先后于西安、杭州、长沙、重庆、重庆、上海等地举办了七届。全国青年材料科学技术研讨会每两年召开一次，得到了党和国家领导人及老一辈材料科学家的热情关怀，自 1987 年在沈阳发起召开首届会议以来，已先后在青岛、大连、武汉、济南、杭州、哈尔滨、长沙、南京、西安、沈阳、重庆、天津、上海及昆明等地举办了十八届。

本次会议旨在加强沟通交流、拓展合作领域、深化合作层次、推动共赢发展，传递材料科技领域前沿技术信息，分享我国材料科学技术最新研究成果，促进全国青年材料科技工作者的交流、研讨与合作，加速科技成果转化，助力新质生产力，满足我国经济高速发展对材料科学技术研究与开发的需求，提升我国在世界材料科技竞争中的影响力和竞争力。

二、组织机构

主办单位：中国材料研究学会青年工作委员会

承办单位：西安电子科技大学

西北有色金属研究院

协办单位：西北工业大学、西安交通大学、西安理工大学、陕西科技大学

西安建筑科技大学、长安大学、西北大学、陕西师范大学

西安科技大学、西安工业大学、西安工程大学、西安石油大学

西安邮电大学、南京工业大学、哈尔滨工业大学

中国有研科技集团有限公司

支持单位：陕西省科学技术协会、西安市科技局、西安市科学技术协会

西安浐灞国际港

会议主席：宋 成、李建峰、杨 丽

学术委员会：(以姓氏汉语拼音字母为序)

陈军洲、董安平、冯 艳、高 峰、何春年、李志辉、刘 岗、彭 犇

宋 成、王海鹏、王鲁宁、信运昌、杨 丽、叶家元、赵立东、周 栋

周欢萍、宗影影

组织委员会：

主 席：王鲁宁、宋刚锋、贾豫冬

委 员：(以姓氏汉语拼音字母为序)

陈先华、崔 升、丁向东、董安平、方 方、冯 锋、付华栋、付前刚、
郝晓东、贺辛亥、黄陆军、柯小行、赖敏杰、李 辉、李志辉、李志强、
卢明辉、栾新军、沈 洋、宋 鹏、王海鹏、吴 琛、肖 月、熊 杰、
杨 磊、杨志南、杨 忠、曾京辉、曾小勤、查刚强、张国君、张金钰、
张胜楠、张 涛、张骁勇、张雪峰、张耀鹏、张雨雷、张 铮、赵立东、
郑雅文、周欢萍、朱建锋、宗影影

三、会议内容

本次会议将设置大会报告和分论坛。分论坛共设置 20 个，每个分论坛设置有邀请报告、口头报告和墙报展示。

分论坛一、先进钢铁材料

分会主席：杨志南、陈 浩、高军恒、陈思联、蒋虽合

承办单位：燕山大学、清华大学、北京科技大学、
中国钢研科技集团有限公司、华北理工大学、
河北省钢铁实验室、国家冷轧板带装备及工艺工程技术研究中心

联 系 人：孙东云 18533572926 dysun@ncst.edu.cn

分论坛二、轻合金材料

分会主席：陈先华、信运昌、陈豫增、王乐耘、闫宏伟

承办单位：重庆大学、南京工业大学、西北工业大学、上海交通大学、
中国有研科技集团有限公司

联 系 人：杨 鸿 17823526373 hong.yang@cqu.edu.cn

分论坛三、钛合金及钛基材料

分会主席：赖敏杰、邱建科、徐 舜、程 军、徐广龙

承办单位：西北工业大学、中国科学院金属研究所、北京理工大学、
西北有色金属研究院、南京工业大学

联 系 人：赖敏杰 18049546273 lai@nwpu.edu.cn

分论坛四、高温合金

分会主席：王海鹏、苏海军、陈瑞润、马宗青、甘 斌

承办单位：西北工业大学、哈尔滨工业大学、天津大学、苏州实验室

联 系 人：马宗青 13702124121 zqma@tju.edu.cn

分论坛五、金属材料形变与强韧化

分会主席：张金钰、屈瑞涛、胡 平、姜伊辉、吴 凯

承办单位：西安交通大学、西北工业大学、西安建筑科技大学、西安理工大学

联系人：王亚强 15291918795 yaqiangwang@xjtu.edu.cn

分论坛六、复合材料

分会主席：黄陆军、何春年、付前刚、姜 波、张玲洁

承办单位：哈尔滨工业大学、天津大学、西北工业大学、浙江大学

联系人：安 琦 18800427075 anqi1993@hit.edu.cn

分论坛七、先进陶瓷

分会主席：张雨雷、杨 丽、邹 冀、杨金山、董 顺

承办单位：西北工业大学、西安电子科技大学、武汉理工大学、
中国科学院上海硅酸盐研究所、哈尔滨工业大学

联系人：程春玉 15129650387 chengchunyu@xidian.edu.cn

分论坛八、先进气凝胶材料

分会主席：崔 升、杜 艾、徐 翔、苏 磊、吴晓栋

承办单位：南京工业大学、同济大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学

联系人：汪沁馨 17856073763 wqx@njtech.edu.cn

分论坛九、稀土与磁性材料

分会主席：李志强、金佳莹、刘 勇、胡文鑫、彭 鹏、赵利忠

承办单位：包头稀土研究院、浙江大学、南昌大学、兰州大学、杭州电子科技大学

联系人：刘 峰 15326923546 liufeng9016@126.com

分论坛十、信息功能材料

分会主席：张雪峰、胡万彪、查钢强、廖 敏、马儒军

承办单位：杭州电子科技大学、云南大学、西北工业大学、西安电子科技大学、
南开大学

联系人：高丹丹 18468162800 gdd1124@ynu.edu.cn

分论坛十一、二维材料与量子材料

分会主席：张 铮、刘 锴、周家东、陈剑豪、徐 华

承办单位：北京科技大学、清华大学、北京理工大学、北京大学、陕西师范大学

联系人：刘 锴 18518688448 liuk@tsinghua.edu.cn

周家东 13671577535 jdzhou@bit.edu.cn

分论坛十二、生物医用材料

分会主席：杨 磊、王秀梅、王鲁宁、王乐禹、林 潇、张 兰

承办单位：河北工业大学、清华大学、北京科技大学、广州医科大学、
苏州大学、西安交通大学

联系人：林 潇 13915426532 xlin@suda.edu.cn

分论坛十三、先进能源材料

分会主席：周欢萍、焦淑红、杨冠军、王学斌、杨帆、唐伟

承办单位：北京大学、中国科学技术大学、西安交通大学、
南京大学、上海交通大学

联系人：王学斌 13776672747 wangxb@nju.edu.cn

分论坛十四、热电材料

分会主席：赵立东、隋解和、武海军、周重见、吴笛

承办单位：北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、
西北工业大学、陕西师范大学

联系人：武海军 15829286473 wuhaijunnavy@xjtu.edu.cn

分论坛十五、超导材料

分会主席：张胜楠、郭强、王栋梁、齐彦鹏、翟雨佳

承办单位：西北有色金属研究院、西安聚能线材科技有限公司、
中国科学院电工研究所、上海科技大学、湖南大学

联系人：刘吉星 18502408298 liujixing1991@163.com

分论坛十六、高分子材料

分会主席：张耀鹏、孔杰、严威、孙雪梅、柏浩、程冲

承办单位：东华大学、西北工业大学、复旦大学、浙江大学、四川大学

联系人：姚响 16602154721 yaoxiang@dhu.edu.cn

分论坛十七、先进加工技术

分会主席：宗影影、胡侨丹、孙明月、卢一平、宋晓国、韩奇钢

承办单位：哈尔滨工业大学、上海交通大学、中国科学院金属研究所
大连理工大学、吉林大学

联系人：李淳 15846532703 chun.li@hit.edu.cn

分论坛十八、增材制造与智能热制造

分会主席：董安平、薛蕾、闫文韬、张鹏、黄科、向长淑

承办单位：上海交通大学、西安铂力特增材技术股份有限公司、新加坡国立大学、
哈尔滨工业大学、西安交通大学、西安赛隆增材技术股份有限公司

联系人：熊良华 15988190632 xionglh@sjtu.edu.cn

方学伟 15102985026 xueweifang@xjtu.edu.cn

分论坛十九、先进表征

分会主席：柯小行、王章维、邬剑波、何洋、顾及

承办单位：北京工业大学、中南大学、上海交通大学、北京科技大学

联系人：柯小行 18301493269 kexiaoxing@bjut.edu.cn

分论坛二十、材料基因工程

分会主席：曾小勤、付华栋、薛德祯、王毅、应韬

承办单位：上海交通大学、北京科技大学、西安交通大学、西北工业大学、
辽宁材料实验室
联 系 人：张洪涛 13001236096 zht8023@163.com

四、会议时间、地点及注册

1、会议时间：2024 年 4 月 19-22 日

时 间	会议安排
2024 年 4 月 19 日	全天报到
2024 年 4 月 20 日	开幕式、大会特邀报告、分论坛报告及墙报交流
2024 年 4 月 21 日	分论坛报告
2024 年 4 月 22 日	会议结束，代表离会

2、会议地点：西安国际会议中心（陕西省西安市灞桥区世博大道 2626 号）

3、会议注册费：

时 间	代 表	学 生
2024 年 3 月 31 日前	2000 元人民币/人	1000 元人民币/人
2024 年 4 月 1 日后	2500 元人民币/人	1200 元人民币/人
会议注册费可提前支付也可现场缴纳		

4、注册与缴费方式：

请参会代表登录网站，(<https://22157.scimeeting.cn>) 注册后进行在线支付，可选择支付宝或微信等在线支付方式。请尽量选择在线支付方式，以便我们准确的查询参会代表信息。



二维码：

五、重要时间节点

2024 年 3 月 4 日：第一轮通知
2024 年 3 月 31 日：论文摘要提交截止
2024 年 4 月 3 日：论文摘要录用通知

2024 年 4 月 5 日：第二轮通知

2024 年 4 月 15 日：线上注册截止

2024 年 4 月 15 日：第三轮通知

六、评优

会议墙报经专家评审，颁发“优秀报告奖”。

七、会议秘书处

通信地址：北京市海淀区学院路 30 号北京科技大学

邮 编：100083

邮件地址：lycmrs@126.com（注册费信息）

联系电话：

青 委 会：姚 婧 18814523101

学会财务：李老师 13520198012

西安电子科技大学：石文超 15522022395

西北有色金属研究院：王 瑶 15319057923

中国材料研究学会青年工作委员会

